

住友建機販売 インターンシップ2021

レゴ®ビルダーから学ぶ “モノづくりと品質保証”

開催内容：①会社紹介(15分) ②レゴ®認定プロビルダー、三井淳平氏による講演&ワークショップ(90分)

2021年12月27日(月) 14:00~

会場：東京都品川区大崎2-1-1 Thinkpark Tower 25F 住友重機械工業株式会社 大会議室



三井 淳平
@Jumpei_Mitsui

1987年生まれ。2005年、TV番組の「レゴブロック王選手権」準優勝で注目を浴びる。東京大学在学中に「東大レゴ部」を創部。2010年、レゴブロックを素材とした作品制作や課外活動における社会貢献が認められ、「東京大学総長賞」を個人受賞。2011年、レゴ認定プロビルダーに最年少で選出される。2015年、レゴ作品制作を事業とする三井ブリックススタジオを創業。

スマートフォンからもお申し込みいただけます。



募集人数：50名 参加費は無料(交通費はご負担ください)

募集対象：2023年3月卒業予定の理系大学生(機械科・土木科・電気科)

応募締切：12/17 応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

申し込みは以下のマイナビ2023セミナー画面よりお願いします。

<https://job.mynavi.jp/23/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=Ai39HC&corpId=80939>

お問い合わせ

住友建機販売株式会社 人事グループ 藤島

Mail. ayano.fujishima@shi-g.com Tel. 03-6737-2601

 住友建機販売株式会社

<https://www.sumitomokenki.co.jp>

